

黑龙江收购2脚晶振黑龙江回收欧司朗灯珠上门回收

产品名称	黑龙江收购2脚晶振黑龙江回收欧司朗灯珠上门回收
公司名称	深圳市科启达电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:进口 型号:不限 产地:不限
公司地址	深圳市福田区中航路国利大厦1607
联系电话	0755-83298239 13824335470

产品详情

黑龙江收购2脚晶振黑龙江回收欧司朗灯珠上门回收

耦合是影响软件复杂程度和设计质量的一个重要因素，在设计上我们应采用以下原则：如果模块间必须存在耦合，就尽量使用数据耦合，少用控制耦合，限制公共耦合的范围，尽量避免使用内容耦合。

内聚与耦合

内聚标志一个模块内各个元素彼此结合的紧密程度，它是信息隐蔽和局部化概念的自然扩展。内聚是从功能角度来度量模块内的联系，一个好的内聚模块应当恰好做一件事。它描述的是模块内的功能联系。耦合是软件结构中各模块之间相互连接的一种度量，耦合强弱取决于模块间接口的复杂程度、进入或访问一个模块的点以及通过接口的数据。程序讲究的是低耦合，高内聚。就是同一个模块内的各个元素之间要高度紧密，但是各个模块之间的相互依存度却要不那么紧密。 [1]

内聚和耦合是密切相关的，同其他模块存在高耦合的模块意味着低内聚，而高内聚的模块意味着该模块同其他模块之间是低耦合。在进行软件设计时，应力争做到高内聚，低耦合。

振动模式耦合

振动模式的耦合是指两个振动模态在某一振动模态下（或在某一广义坐标方向上）的振动输入，导致另一振动模态下（或另一广义坐标方向上）的响应。

使耦合分离称为解耦。解耦的目的是使各个自由度上（即各振动模态）的振动相对独立或分离，这样可对隔振效果不佳的自由度独立采取措施而不影响其他自由度方向上的有关性能。当各自由度独立后，可能产生共振的频率比存在耦合时要小，特别在激振能量大的方向上要保证解耦。

高价回收IC，收购IC，求购IC 强项回收：锂电池IC，电视接触IC，

运算放大器IC，BGA芯片，显卡IC，存储IC，军工IC，复位IC，南北桥，显卡芯片，IC，微控制芯片IC，温控IC，射频IC，内存IC等等长期高价收购ALTER，MAXIM美信，

TEXAS INSTRUMENTS德州，ATMEL爱特梅尔，FREESCALE飞思卡尔，NS国半，ADI，BROADCOM博通，XILINX赛灵思，MICRON,镁光，NVIDIA，SII精工，

TOSHINA东芝，RENESAS瑞萨，NXP，ST，INFINEON英飞凌，SAMSUNG三星，HNNIX现代，INBOND，SPANSION飞索，CYPRESS,REALTEK，HITTITE，MICROCHIP，

SUNPLUS，LATTICE，INTERSIL，ON，FAIRCHILD，海思，展讯，昂宝，等等品牌IC芯片电子料。收购内存芯片，内存颗粒，内存条，FLASH芯片，闪存，显存，CF卡，SD卡，TF卡，MP3/MP4/MP5拆机FLASH，SSD固态硬盘，等等内存物料。高价回收SAMSUNG三星内存芯片，

IRS2092SPBF

WR06X3831FTL

0805B201K500CT

NT71872BG-101/A

NJM2902N

AC0603FR-0710KL

CC0402MRX5R6BB106

AT93C46D-PU

KDS160

BSM300GB60DLC，